日本最大級の半導体関連展示会SEMICON JAPAN出展のお知らせ

攻めの日揮グループ
半導体事業 拡大中!

ごあいさつ

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、日揮グループは、12月9日(水)から12月11日(金)にかけて東京ビッグサイトにおいて開催されます「SEMICON Japan 2026」に出展します。
日揮グループは創業以来の石油精製・天然ガスを代表とする様々な分野のプラント・工場のEPC(設計・調達・建設)だけではなく、半導体関連工場、データセンター、触媒、無機素材、ファインセラミックス部品の製造、環境コンサルティングといった、多様な事業を擁しています。
半導体分野においては、“半導体関連工場の設計・施工”、“半導体製造装置向け部品”、”半導体材料向け素材“、“環境コンサルティング”を軸に多角的に半導体産業に貢献しています。
ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ぜひ弊社ブースへお立ち寄り下さいますようお願い申し上げます。

敬具

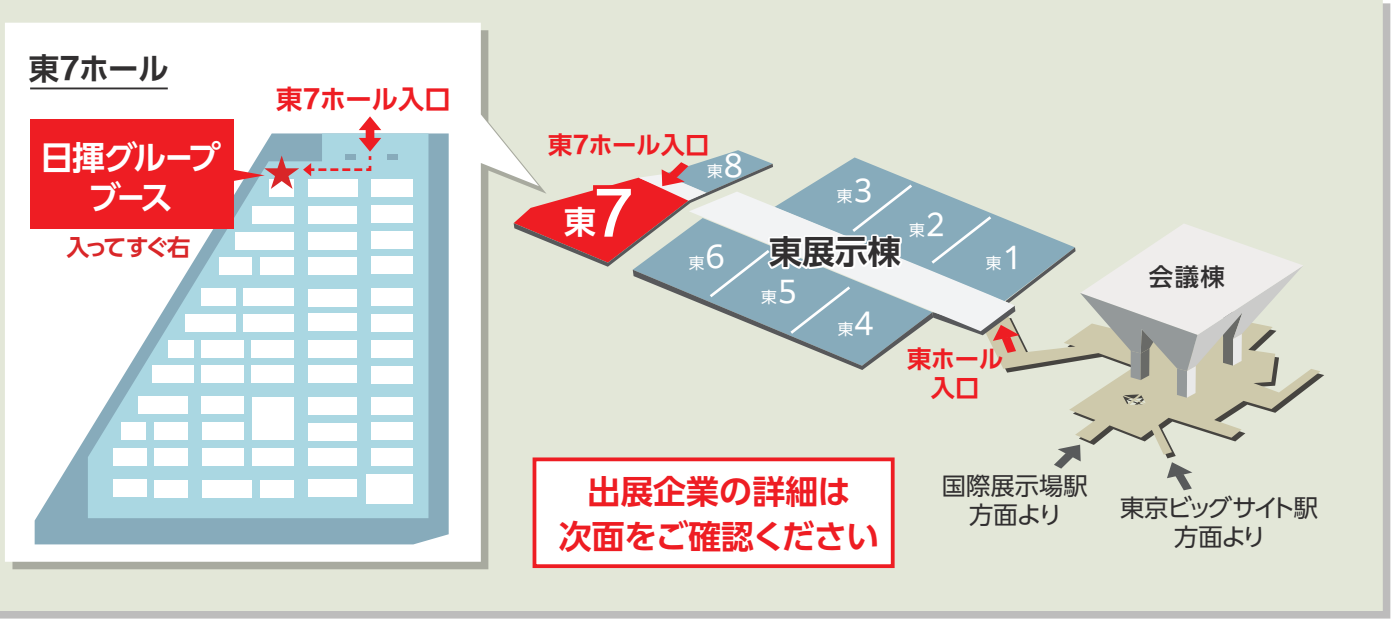
SEMICON® JAPAN 2026

JGC 日揮グループ

会期　12月 9日(水)~12月11日(金)
10:00~17:00

会場　東京ビッグサイト（東7ホール）
弊社出展小間：No.E7029

東京ビッグサイト会場MAP



お問い合わせ：日揮ホールディングス株式会社 機能材製造事業オフィス　Email：jgc_semiconductor@jgc.com

日揮グループ 出展企業一覧

JGC GROUP



JGC 日揮グローバル株式会社

「世界87か国のプロジェクト遂行経験を、半導体・先端技術産業へ」

このようなお困りごとはありませんか?

- ●新たに工場建設を検討しているが、候補地選定や事業性評価に不安がある
- ●海外プロジェクトを推進できる人材・体制が不足している
- ●先進事例やグローバル標準を取り入れたい
- ●生産設備と建屋を一体で最適化したい
- ●コスト・納期・品質を確実にコントロールしたい

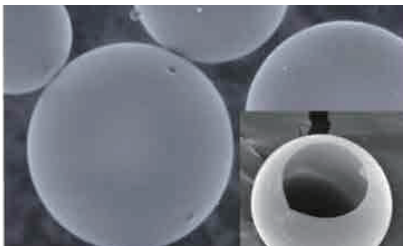
日揮グループとExyteの合弁事業「Nixyte」は、半導体メーカーの海外投資・工場建設プロジェクトを支援します。貴社のプロジェクトパートナーとして、事業計画・FS、サイト選定から設計・調達・建設(EPC)まで一貫して対応し、先端生産施設の実現をサポートします。

JGC 日揮株式会社



国内有数の総合エンジニアリング会社として、エネルギー、化学、医薬、インフラ分野における工場・設備建設を数多く手掛けています。近年ではスマートファクトリー化支援サービスを展開し、独自の診断基準に基づく現状分析から改善ロードマップ策定、設備・システム実装までを一貫して支援しています。幅広い業界で培った知見を活かし、計画層・実行層・制御層を横断した全体最適のアプローチで、お客様の競争力向上に貢献いたします。

JGC C&C 日揮触媒化成株式会社



半導体向けを始め、様々なナノ技術を駆使した素材を製造・販売しており、触媒開発で培った要素技術を追求・応用しています。半導体分野では、シリカを用いたシリコンウエハー研磨用やCMP用、低誘電率を有するバルーンシリカといった素材を研究・開発しています。素材の力で半導体業界に貢献します。

バルーンシリカ

JFC 日本ファインセラミックス株式会社

半導体製造装置向けの部品を製造・販売しています。耐熱、耐食、耐摩耗のエンジニアリングセラミックス、当社独自の金属セラミックス複合材料MMC、基板製造から薄膜回路形成まで社内一貫生産のエレクトロニクセラミックス、次世代パワー半導体に不可欠な高熱伝導窒化ケイ素基板が半導体業界に貢献します。半導体・環境・エネルギー領域に向けた技術開発も展示します。



エンジニアリングセラミックス



n-u 日揮ユニバーサル株式会社

日揮ユニバーサルの触媒技術は、半導体製造プロセスをはじめ、様々な業界で発生する揮発性有機化合物(VOC)の除去が可能であり、環境負荷を低減する揮発性有機化合物(VOC)の除去が可能であり、環境負荷を低減することに貢献しています。高い耐久性と優れた処理性能を兼ね備えた当社の触媒技術は、クリーンで持続可能な産業活動を力強くサポートします。

JANUS 日本エヌ・ユー・エス株式会社

50年以上にわたり培った環境・エネルギー分野の知見を活かし、半導体産業の持続的成長を支援する環境コンサルティングを提供しています。工場新設・増設に伴う環境アセスメントや各種許認可対応、脱炭素戦略立案、水資源管理、化学物質リスク評価などを通じて、環境負荷低減と事業拡大の両立を総合的にサポートします。



お問い合わせ：日揮ホールディングス株式会社 機能材製造事業オフィス　Email：jgc_semiconductor@jgc.com